

## Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
3.1 Grundbegriffe .....	6
3.2 Begriffe für Bauelemente .....	7
3.3 Begriffe für Leistungsparameter .....	7
4 Anforderungen .....	9
4.1 Klassifizierung .....	9
4.1.1 Allgemeines .....	9
4.1.2 Bauart .....	9
4.1.3 Bauform .....	9
4.1.4 Ausführung .....	10
4.1.5 Erweiterte normative Verweisungen .....	11
4.2 Dokumentation .....	11
4.2.1 Symbole .....	11
4.2.2 Spezifikationssystem .....	11
4.2.3 Zeichnungen .....	13
4.2.4 Messungen .....	13
4.2.5 Prüfdatenblätter .....	14
4.2.6 Anwendungshinweise .....	14
4.3 Normungssystem .....	14
4.3.1 Normen für Steckgesichter .....	14
4.3.2 Betriebsverhaltensnormen .....	15
4.3.3 Zuverlässigkeitsnormen .....	15
4.3.4 Verknüpfungen .....	16
4.4 Konstruktion und Aufbau .....	17
4.4.1 Werkstoffe .....	17
4.4.2 Bearbeitungsgüte .....	17
4.5 Qualität .....	17
4.6 Anforderungen an das Betriebsverhalten .....	18
4.7 Identifikation und Kennzeichnung .....	18
4.7.1 Allgemeines .....	18
4.7.2 Ausführungskennnummer .....	18
4.7.3 Bauelementkennzeichnung .....	18
4.7.4 Kennzeichnungen auf der Verpackung .....	18
4.8 Sicherheit .....	19

	Seite
Anhang A (informativ) Beispiele für den technischen Aufbau von Lichtwellenleiter-Verzweigern .....	20
Anhang B (informativ) Beispiele für Herstellungsverfahren von PLC-Chips .....	21
Literaturhinweise.....	23
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen .....	24
<b>Bilder</b>	
Bild 1 – Wellenlängenunabhängiger Verzweiger.....	10
Bild 2 – Wellenlängenunabhängiger Verzweiger.....	10
Bild 3 – Wellenlängenunabhängiger Verzweiger.....	10
Bild 4 – Wellenlängenunabhängiger Verzweiger.....	10
Bild 5 – Normen .....	16
Bild A.1 – Lichtwellenleiter-Verzweigertechnologie vom FBT-Typ.....	20
Bild A.2 – Lichtwellenleiter-Verzweiger vom PLC-Typ .....	20
Bild B.1 – Herstellung mit dem FHD-Verfahren.....	21
Bild B.2 – Herstellung mit dem CVD-Verfahren.....	22
Bild B.3 – Herstellung mit dem Ionenaustauschverfahren .....	22
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 – Dreistufige IEC-Spezifikationsstruktur .....	12
Tabelle 2 – Matrix der Normverknüpfung .....	17
Tabelle 3 – Möglichkeiten der Qualitätssicherung.....	17